

台北市電腦商業同業公會 函

地址：105 台北市松山區八德路三段 2
號 3 樓
聯絡人：郭芯妤
電話：(02) 2577-4249 分機 320
傳真：(02) 2579-1383

受文者：新北市立丹鳳高級中學

發文日期：中華民國115年9月7日
發文字號：電會字第1150008721號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：團體導覽活動 EDM (0008721_att32395.zip)

主旨：檢送國科會「2026 台灣創新技術博覽會-未來科技館」活動資訊，熱烈邀請貴校師生參與團體導覽服務。

說明：

- 一、2026 未來科技館聚焦前瞻科研成果，透過互動展示及實際操作，讓科研走進生活。現場展示「未來科技獎展區」集結 84 項獲獎技術，對應產業應用需求；「產學合作專區」了解科技應用於畜牧、服裝設計、智慧交通等百工百業。另外還有「法人成果專區」涵蓋太空科技、AI 防災、海洋研究、半導體等領域，展現未來應用潛力；以及「運動部」展出高爾夫、棒球數據模擬體驗；「教育部」展出產業人才培育；「衛福部」展出智慧醫療等相關成果，促進跨域合作與交流。
- 二、為使學子深入了解與體驗展出技術，於展期間提供學生團體預約參觀服務。透過互動與專業解說，掌握產業趨勢並激發探索熱情。
- 三、即日起受理預約至 115 年 9 月 11 日中午 12 點止，預

約網址：[https://seminars.tca.org.tw/D11p00418.](https://seminars.tca.org.tw/D11p00418.aspx)

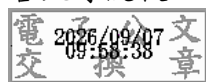
aspx。展覽聯繫窗口：台北市電腦公會郭小姐，服務電

話：(02)2577-4249分機 320 ；電子郵件：

grace_kuo@mail.tca.org.tw。

正本：各大專院校、各高中職

副本：



台北市電腦商業同業公會

裝

訂

線